

附件

行政院農業委員會農業試驗所專利權讓與意願書

申請日期： 年 月 日

申請讓與專利權項目	<input type="checkbox"/> 溫帶果樹高接花穗生產方法 <input type="checkbox"/> BIOREACTOR FOR GROWING FUNGUS, PLANT CELL, TISSUE, ORGAN, HAIRY ROOTS AND PLANTLET (美國專利) <input type="checkbox"/> 自走式鑽孔施肥機 <input type="checkbox"/> 米粒方型包裝自動化設備
申請業者 基本資料	公司名稱： 代表人： 電話： 傳 真： 電子郵件： 聯絡人： 職 稱： 電 話： 傳 真： 連絡地址： 電子郵件：

申請公司：

(公司印信) 代表人：

(簽章)